

# SD適用解説（実践編）

SI Design for EMC

EMC設計イノベーション.COM 代表 林 克彦  
2023年 1月



## ○“SD適用・実践編”

### ☆信号ライン起因のEMI課題の構成

最も効果発揮

メイン基板とサブ基板間のケーブル経由での信号の送受信

□Simモデル作成

□基板間接続ケーブルの信号ライン設計

□基板上での信号ライン分岐

□基板間接続ケーブル+基板上での信号ライン分岐

## ～ご希望の方～

- 当社ホームページ“お問い合わせ”よりご連絡下さい。
- 当方よりお見積りをお送りします。
- 本テキストの発注書、又は代金の振り込みを確認した後、当方よりテキスト(pdf)及びテキストのKey- Codeをお送りいたします。
- 本テキストご購入後、約 1 カ月の間テキストの内容に関するご質問をお受けすることができます。
- 料金振込後の解約につきましては、ご指定の口座に当方の振り込み手数料を差し引いた金額を振り込みます。
- テキスト/Key- Code発送後の料金の払い戻しはできません。
- Key- Codeの再発行は対応しかねますので大切に保管してください。

## ※本テキストの取り扱いに関する厳守・免責事項

- 本テキストの図表・文章・写真等、一切の無断転載を禁止します。
- 本テキストの著作権は当社（EMC設計イノベーション.com）に帰属します。
- 本テキストをコピー・入力等で複製・掲載することは、社内用・社外用を問わず当方の承諾無しにはできません。無断複製は損害賠償、著作権侵害の罰則の対象となります。
- インターネットの検索等で見つかるような場所(クラウドやファイルサーバ等)で本テキストを保管しないでください。
- 当社のテキストのご利用者様が開発・設計される機器へ本テキストの技術を適用される場合は、ご利用者様の責任にて適用・実施を頂きますようお願い申し上げます。
- 知的財産権等につきましても、ご利用者様が事前に調査されることをお願い致します。
- 当社のテキストの技術適用によりご利用者様に生じます損害・費用・損失・責任についての申し立てにつきましてはご容赦願います。